# 重イオンビーム照射による SiC センサーワイヤー試験 (2) SiC SENSOR WIRE TEST BY HEAVY ION BEAM IRRADIATION (2)

明午 伸一郎 \*,A), 山口 雄司 <sup>A)</sup> Shin-ichiro Meigo <sup>\*,A)</sup>, Yuji Yamaguchi <sup>A)</sup> <sup>A)</sup> J-PARC Center Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

#### Abstract

To mitigate the hazard and reduce the volume of nuclear waste, JAEA and many countries are developing an Accelerator-Driven System (ADS) using a high-intensity proton accelerator. The spallation neutron source of MLF at J-PARC uses a silicon carbide (SiC) multi-wire profile monitor to ensure the beam is correctly injected into the target. While the monitor has been operated flawlessly with a beam power of 1 MW for less than one year, we need to understand the degradation of SiC due to the radiation damage for long periods with steady-state and high-intensity beam operation. For the development of the monitor to endure high-intensity beam, we have performed beam tests using heavy ion beam irradiation at TIARA and at the JAEA tandem accelerator to accelerate the damage given low-energy heavy ions giving significantly higher than that of a few GeV protons. We have also been looking at the dependence on Linear Energy Transfer (LET) using various ion beams at the JAEA tandem.

#### 1. 頭語

日本原子力研究開発機構 (JAEA) では、原子炉で生じ るマイナーアクチノイド (Np, Am など)の廃棄物の有 害度低減と減容化のために、運動エネルギ 1.5 GeV と なる 30 MW の大強度陽子加速器を用いた核変換シス テム (Accelerator Driven System : ADS) [1] を開発してお り、ベルギーや中国でも同様な施設が開発されている。 ADS では液体金属となる鉛ビスマス共晶体 (LBE) を有 力な候補の一つとしており、加速器の真空領域と LBE の境界となるビーム窓の損傷が重大な研究課題の1つ となる。J-PARCでは、ビーム窓材のなどの損傷評価や ADS のための基礎研究のために核変換の実現性のため の実験施設の建設 [2] が計画されている。LINAC の 400 MeV の負水素イオンビームの繰り返しを 25 Hz から 50 Hz にアップグレードし、25 Hz のビームを新規の Fig. 1 に示す陽子ビーム照射施設に入射し、ADS や様々な材 料開発に向けた試験を行う計画としている。材料の損 傷指標として、原子あたりのはじき出し (displacement per atom: dpa) で表記される。ADS に用いられる材料 は、年間に 20 dpa 程度と高い損傷を受ける。このため、 ADSの材料開発には約20dpa程度となるビーム照射施 設が必要となり、J-PARCの核変換ディビジョンでは陽 子ビーム照射施設 [3] の建設計画を進めている。本施設 では、30 µA/cm<sup>2</sup> [4,5] と ADS で用いられる高い電流密 度を持つビームを標的に入射する予定となる。

大強度陽子を用いた施設において、安定したビーム 運転を行うためには、標的直前に設置したビームモニタ が重要な役割を果たす。J-PARC センター [6] の物質生 命科学実験施設 (MLF) 内に設置した核破砕中性子源 [7] 及びミュオン源 [8] では、目標とした 1 MW のビーム 運転運転を開始した。MLF では 2 章に記載したように SiC ワイヤを複数用いたマルチワイヤ型プロファイル モニタを用いており、1 MW のビーム利用運転におい てピーク電流密度 6 µA/cm<sup>2</sup> において問題なく運転が 継続できることを示した。1 MW の運転は今後継続さ

\* meigo.shinichiro@jaea.go.jp

れるために、ビームモニタの長期間使用における損傷 の評価が重要となる。

J-PARC センターでは物質・生命科学のさらなる探求 のために、中性子及びミュオンを供給する第2ターゲッ トステーション (TS2)の建設を計画している。TS2 では MLF に比べ中性子の輝度を 10 倍程度向上させること を狙い、小型の標的を用いるため、ビーム径は MLF よ り小さくしビーム強度はほぼ同等なるので、ビーム電 流密度が MLF の数倍となる予定である。

J-PARCの将来建設を行う施設やADSにおいて、MLF より大電流密度の使用が予定されるため、ビームモニ タに用いられる SiC ワイヤの損傷評価が重要となる。 本研究では数 GeV 陽子に対し約 10<sup>6</sup> 倍の損傷率を与え る重イオンビームを用いて、SiC ワイヤを用いたプロ ファイルモニタの特性試験を行った。



Figure 1: View of the proton beam irradiation.

## 2. MLF における標的近傍のビームモニタ

2.1 陽子ビーム窓に設置したビームモニタ

J-PARCの物資・生命科学実験施設(MLF)の核破砕中 性子源におけるビーム運転では、中性子源の標的に入 射する陽子ビームの状態を継続的に観察することは重

要となる。このため、標的直前には常時ビームを測定す るビームモニタの設置が必要となる。標的で生成した 中性子等によりモニタは高度に放射化するため、モニ タは定期的に遠隔操作による交換が必要となる。また、 核破砕中性子ターゲットで発生した中性子の遮蔽のた め、モニタには遮蔽が必要となる。交換作業の煩雑さ や遮蔽の減少を目指し、MLF ではビームモニタは加速 器の真空領域と中性子ターゲット周囲のヘリウム領域 (ヘリウムベッセル) との間の物理的分離として機能す る陽子ビーム窓 (Proton Beam Window: PBW) [9] に設置 した。陽子ビーム窓には、ピローシールと呼ばれる膨 張可能な真空シールを有し、これにより遠隔操作によ り窓とモニタを一体で交換することが可能となる。陽 子ビーム窓は標的中心から 1.8 m となる近傍に設置し、 標的に入射するビーム状態を観測することが可能とな る。なお、MLF と類似した陽子ビーム窓構造は核変換 の実験施設においても使用する予定である。

陽子ビーム窓の真空側には炭化ケイ素 (SiC) のワイヤ を用いたマルチワイヤプロファイルモニタ (Multi Wire Profile Monitor: MWPM) [10,11] を設置した。MWPM の 各ワイヤの感度を較正のため、狭い幅のビーム走査に より校正を行った。この結果、個々のワイヤの感度のば らつきは最大でも 6% 以下であった。標的におけるピー ク電流密度は MWPM の測定結果から導出し、MLF で は一定以上のピーク電流密度を持つ場合には、Machine Protection System (MPS) によりビームが自動的に停止 する。

標的周辺部のビーム測定のため、ビームハローモニ タも陽子ビーム窓に配置されている。ビームハローモ ニタを Fig. 2 に示す。ビーム運転において標的のピー ク電流密度の低減が重要な一方で、冷却系統が十分で ない反射体や遮蔽体などの標的周辺部の電流密度も低 く抑える必要があるため、ビームハロー強度の測定は 重要となる。標的周辺部には、冷却水により強制的に 冷却を行わない遮蔽体などもあるために、許容できる 発熱密度は1W/cm<sup>3</sup>以下となり、これを超えないビー ム運転が必要となる。ビームハローの絶対強度を観測 するために、陽子ビーム窓のビーム入射周辺部に配置 した銅ストリップに熱電対を接合した熱電対型ハロー モニタを設置した。25 Hz の 5 分程度のビーム運転に伴 う温度上昇から周辺部の発熱密度が断熱近似により直 接測定できるようにしており、標的周辺部のビーム強 度の定量的な測定を可能である。

発熱密度の直接的な測定には、大強度ビームの約数 分間の運転が必要となるため、ビーム調整時の即座な判 断ができない。この判断を容易にするため、銅ストリッ プから生じる二次電子を測定する二次電子型ハローモ ニタも設置している。二次電子型ハローモニタから生 じる電流は、既に熱電対型ハローモニタの測定結果に より規格化されており、わずか数発のビームにより発 熱密度が導出可能ととなり、これによってわずか数発 のビーム調整により運転の継続が可能か判断している。 このビームモニタシステムにより MLF の大強度ビーム 運転が可能となり、本システムは J-PARC の新施設や実 機の ADS においても利用されるものと考えられる。

大強度ビーム運転においてビームハローモニタは重 要な役割を担う。ハローモニタの熱電対により測定さ れた温度に何らかの異常がある場合には、MPS によ りビームが自動的に停止する。実際に 2018 年 5 月に、 RCS から水銀標的へのビーム輸送系 (3NBT) に用いる 四極磁石において、一つのコイルに層間短絡が発生し 四極磁場の約 30% が喪失した。また中心磁場が変位し たため、標的でのビームの水平および垂直位置が約 20 mm 変位した。ビーム位置変異に伴い、標的周辺の発熱 が一時的に増大したものの、ビームハローモニタによ り異常が直ちに検知されビームを問題なく停止できた。 ビーム異常時におけるさらなる安全性強化のため、プ ロファイルモニタによるビーム位置の変異が観測され た場合に、直ちにビームを停止するシステムを導入し た。本システムにより、さらに安心できるビーム運転 が可能となった。



(a) Beam monitors placed at the PBW

(b) Halo monitor

Figure 2: Multi-Wire Profile Monitor (MWPM) and beam halo monitors placed at the Proton Beam Window (PBW). (a) Whole view of the MWPM and halo monitors. (b) Close up of the thermocouple type of beam halo monitors.

陽子ビーム窓に配置した MWPM は固定式であり常 時ビームを受け、ビーム位置とその幅を常時観測する ため、ワイヤには長期間の耐久性が要求される。1 号機 の陽子ビーム窓のプロファイルモニタは、冗長性を持 たせるために、SiC (直径 0.1mm) とタングステン(W) ワ イヤ (直径 30 µm)を用いた 2 種類のワイヤによるモニ タを用いた。陽子ビーム窓 1 号機の使用中に、W ワイ やから信号を発しない事象があったため、2 号機以降は SiC ワイヤのみの使用とした。2008 年より陽子ビーム 窓とモニタ1 号機の使用を開始し、約 2~3 年の間隔で 交換を実施した。2019 年夏に 4 号機に交換し、今年の 夏まで最大の積算強度となる 10 GWh のビームが照射 された。陽子ビーム窓に設置したモニタは、応答出力に は特に異常はなく、照射後の目視検査では特に深刻な 損傷は見られなかった。

#### 2.2 SiC ワイヤ

二次電子を放出する高感度のワイヤの材料としては、 通常の場合に電子の放出量が大きく、高温融点を有す るタングステン線が選択される。本システムでは、炭化 ケイ素 (SiC) が放射線の高耐性のために選択され、SiC は約 80 dpa [12] までの損傷に耐えうるデータもある。

大強度加速器施設においてモニタに用いられるワイ ヤと陽子との相互作用によるビーム損失が重要な問題 となるため、ワイヤ材にはビーム損失が少ないものが 望まれる。本プロファイルモニターのように、ビーム に直接照射される材料の場合には、クーロン散乱によ る影響が支配的となる。この角度微分断面積はワイヤ の原子番号の2乗に比例するため、プロファイル計測 に一般的に用いられるタングステンの原子番号は74と なるのに対し、SiCの平均原子番号は約10と低くSiC の陽子散乱断面積はタングステンの約2%となる。し たがって、原子番号の低いSiCは、ビーム損失および 散乱の影響に対して有利となる。ただし、SiCの数GeV 陽子に対する劣化の影響は未知となるため、照射に伴 う影響を定量的に測定することが必要となる。理想的 にはこの試験はこの施設は数GeV 陽子を照射する施設 は[3] J-PARC で検討しているものの、まだ建設されて いない。そこで、重イオンビームを用いた試験を実施 した。

## 3. ビーム照射による SIC の損傷評価

MLF において、SiC (密度 3.4 g/cm<sup>3</sup>)を用いたプロ ファイルモニタのワイヤは最大で 10 GWh までの照射 量において問題ないことが確認されたが、今後長時間 継続する 1 MW の大強度ビーム運転において損傷劣化 が生じること可能性がある。また、複合的な連鎖反応 により時間とともにこの劣化が加速する可能性もある。 陽子ビーム自身の寿命は、これまで行われた照射後試 験により、積算の陽子線束が 2×10<sup>21</sup> cm<sup>-2</sup> まで健全性 が保たれることが予想される [9]。これは積分強度に約 20 GWh に相当し約 3 年間の時間に相当する。

─方、SiC ワイヤの重イオンビーム照射は高エネル ギー陽子に比べ、高い阻止能を持つため、放射線損傷 を効率的に与えることができる。SiC ワイヤの耐放射線 性を確認するためには、重イオンビームによる試験を 行うことが効果的に損傷に起因する影響を評価できる。 さまざまなイオン種のビーム照射により、SiC が受け るはじき出し損傷率(はじき出し断面積、または dpa 断 面積)を PHITS コードを用いて計算した。この結果を Fig.3に示す。図では横軸に SiC ワイヤ中での深さ、縦 軸に dpa を生成する断面積を示す。J-PARC における陽 子を用いた dpa 断面積測定 [13–15] により、数 GeV 付 近の陽子による断面積は、arc-dpa モデルの適用により 実験をよく再現することが確認されている。400 MeV から3GeVまでの運動エネルギーを有する陽子に対し、 10.5 MeV の Ni ビームはブラックピーク付近で約 10<sup>6</sup> 倍の損傷を試料に与えることができる。本手法は効率 的に損傷を材料に付与することができるため、核融合 や原子炉における材料研究でも同様な手法を用いて進 められている。本研究でもこの手法を用い、SiC ワイヤ の二次電子放出率の低下を測定し、放射線損傷に対す る SiC のワイヤの耐久性を調べた。

はじき出し損傷は SiC の内部で異なるため、どの深 部で生じた損傷を指標とすべきか検討が必要となり、 特にブラックピークの位置と二次電子の放出過程を考 慮する必要がある。SiC の電離は入射イオンビームが 停止するブラックピーク周辺における深さ (2~12 µm) で最大となる。一方、はじき出し損傷は Fig. 3 のように 表面とピークで約 10 倍異なり、どの深さによる影響が 支配的か明確にするため、パラメータを変えた測定が 必要となる。そこで、本研究では入射イオン種および



Figure 3: Calculation result of dpa induced on SiC wire for various beam conditions.

線エネルギー付与 (LET) に対する影響を明確にするため、Ni, Xe および W イオンビームを用いて試験を実施 した。

#### 3.1 TIARA における Ni ビーム照射試験

SiC ワイヤの耐放射線性を確認するため、我々は量 子科学技術研究開発機構 (QST) 高崎量子応用研究所の イオン照射施設 (TIARA) のタンデム加速器を用いて、 SiC ワイヤへの重イオン入射試験を行った。入射粒子に は、全運動エネルギ 10.5 MeV となる <sup>58</sup>Ni<sup>3+</sup> ビームを 用いて試験を行った。これにより単位粒子束あたりで 数 GeV 陽子に対し、約 10<sup>6</sup> 倍の損傷を試料に与え、モ ニタ材料のビームに起因する損傷の加速試験を行った。 ビーム照射は約 4 時間程度行い、入射 Ni イオンの電流 は、直径 2 mm の開口を持つファラデーにより測定し、 照射において 22 pnA となった。ワイヤに入射するビー ム電流密度の均一性を保つため、1 kHz の周波数を持つ ビームスキャナーにより水平方向に約 2 mm 掃引した。

実験で用いたセットアップの概念図を Fig. 4 に示す。 SiC ワイヤはカプトンテープにより電気的に絶縁した 状態で垂直方向に張り、これに Ni イオンビームを入射 した。SiC ワイヤにピコアンメータ (Keithley 6487J およ び 6514)を接続し電流を測定した。また、照射中の相対 的なビーム電流測定のため SiC ワイヤ下流には、絶縁 したステンレス板 (SS304) を設置し、照射のイオンビー ムの相対的な値もピコアンメータにより測定した。照 射中の温度を観測するため、サーモビューワーで温度 を測定した。ステンレス板で生じた電子の SiC ワイヤ への流入を防ぐために、ワイヤはステンレス板から26 mm 程度離し、カプトンテープにより端部を絶縁し垂 直方向に張った。なお、試験的に He イオンビーム(1 MeV)の照射も行ったが、この際にワイヤとステンレス 板の距離を十分に設けなかったため、二次電子の計測 が正しくできなかった。

実験で用いた試料周辺の様子を Fig. 5(a) に示す。MLF と同様に、Goodfellow 製のタングステン直径  $\phi$  10  $\mu$ m に化学気相成長法 (CVD) によりコーティングした SiC ワイヤ (直径 0.1 mm) を用いた。照射装置は遠隔操作に



Figure 4: Experimental setup.

より垂直駆動できるようになっており、SiC 上部には直 径 2 mm の複数のファラデーカップ群を装備しており、 この測定値より絶対的なビーム電流を決定した。ファ ラデーカップの前面には、アクリル板を設置しており、 ビームによる発光分布によりプロファイルを測定した。 上流には AC でビームをスイープするスキャナーが装 備されており、ビーム直径が約 3 mm になるように調整 した。なお、スイープなしの場合には直径は 1 mm 程度 となり、全ての電流はファラデーカップにより測定す ることができた。スイープしたビーム面積で除するこ とによりワイヤに入射する電流密度を得た。実験で用 いたサーモビューワーを Fig. 5(b) に示す。ビーム照射 中の SiC の温度をサーモビューワーで測定した。照射 中の温度は約 100°C 程度と MLF で想定される ~800°C に比べ十分に低い温度であった。



(a) SiC wire and complex of Faraday (b) Thermo viewer cups



#### 3.2 JAEA タンデムにおけるビーム照射試験

JAEA タンデム加速器を用いて TIARA と同様な試験 を行った。実験では、<sup>136</sup>Xe<sup>+14</sup> イオンビーム (200 MeV, 22 pnA) および <sup>184</sup>W<sup>+6</sup> イオンビーム (225 MeV, 0.9 pnA) を用いて試験を行った。TIARA のタンデムと同様に ビームスキャナーを用いて、照射位置でのビームを均 ーにした。実験に用いたセットアップを Fig.6 に示す。 紙面の都合上、図では上下方向を左右方向として表示 している。図の中心に SiC ワイヤを窒化アルミニウム 製のフレーム上に設置し、ピコアンメータで SiC ワイ ヤに生じる二次電流を観測した。本照射装置も遠隔操 作による駆動機構により、ビーム照射位置を変更でき る。図の右側にアルミナからなる発光体を設置し、ビー ム調整時には発光によりビーム位置とプロファイルを 調整した。詳細なビーム形状取得のため、図には見え ないさらに右側にカプトンテープを設置し、短時間の ビーム照射によりカプトンテープにビーム跡を焼き付 け、ビームの形状を測定した。本実験でも SiC ワイヤ 下流に絶縁したアルミニウム板を設置し、入射する相 対的なビーム電流を同時に測定した。



Figure 6: Experimental setup at JAEA Tokai Tandem for Xe beam irradiation.

#### 3.3 照射試験の結果

イオンビーム (Ni および Xe) 照射による、SiC ワイ ヤの二次電子の放出率の時間的な振舞いの測定結果を Fig. 7 に示す。紙面の都合により W イオン照射の結果 は割愛する。図の縦軸には、SiC ワイヤの電流測定を下 流の金属板で測定した相対的なビーム強度で割った値 を示す。測定に用いた時間は、Ni ビームおよび Xe ビー ムで、それぞれ約 3 時間および約 10 時間となり、重イ オン照射の長期間において、安定した二次電子放出率 を示す結果となった。照射に伴い放出率は、約 6% の減 少を示すものの、この程度の低下であれば問題ないと 考えられる。

#### 3.4 二次電子放出率に関する考察

二次電子放出率の減衰をはじき出し損傷 (dpa)の関 数として考察した。dpa は Fig. 3 に示すはじき出し断 面積に、イオンビームの積算粒子束の積で評価される。 ビームにより電離で生じた二次電子は、数十 eV 程度 のエネルギーとなることが考えられ、電子の飛程は十 分長くないと考え、表面で生じた電子の放出が支配的 になると考えられる。一方、二次電子の殆どはブラッ クピーク周辺で生じるので、ピーク付近の電離で生じ た電子が媒質となる SiC の移動後に放出されるとも考



Figure 7: SiC wire electron emission with beam irradiation of Ni 10.5 MeV and Xe 200 MeV.

えられる。SiC の深さ方向における dpa の振る舞いは、 Fig. 3 に示すように、入射イオンビーム種とそのエネル ギーにより全く異なる。Xe および W イオンの入射の 場合には、表面に対しブラックピーク部の dpa は約 50 倍となるのに対し、Ni の場合には約 10 倍程度となるた め、どの深さの損傷量を用いて評価すべきかが不明と なる。数 GeV 陽子の場合には、SiC 内で均一な分布と なる dpa を与えるので、重イオンビームのような複雑 さはない。重イオンの影響を数 GeV 陽子に対する影響 に換算するためには、測定で得た電子放出率における dpa 評価を明確にする必要がある。

Ni および Xe ビーム照射における SiC の二次電子放 出率の振舞いを、表面およびブラックピークにおける dpa の関数として Fig. 8 に示す。表面近傍の dpa に基づ く評価 (Fig. 8(a))は、dpa に対する Ni と Xe ビームによ る二次電子放出率の減衰傾向が一致せず、この損傷評 価は適切でないと考えられる。一方、Fig. 8(b)に示すブ ラックピークの dpa に基づく評価では、両者ビームの 減衰傾向が概ね良い一致を示している。このため、ブ ラックピークでの dpa に基づく電子放出理の評価のほ うが適切と思われる。この結果、約 30 dpa の照射に対 し SiC の二次電子放出率は約 6% 程度の減衰すること となる。重イオンと陽子ビームの照射に伴う効果はま だ未知のファルターがあるため、今後 MLF の SiC ワイ ヤに対しビームスキャンを施し詳細な二次電子放出率 を評価することにより明確になると考えられる。

#### 3.5 ワイヤ断面観察および分析

照射効果を明確にするため、未照射および TIARA で 照射した SiC ワイヤに対し、走査型電子顕微鏡 (SEM) およびエネルギー分散型分光分析器 (EDS) により、ワ イヤ断面の観察および元素分析を実施した。SiC ワイヤ は、中心に W 芯部およびその周辺に SiC 部で構成され ていることが明確に確認できた。放射線照射と未照射 のワイヤの比較により寸法の変化は観測されず、また 照射部の粗化等は観測されなかった。さらに元素分析 の結果、放射線照射に伴う特に有意な違いは観測され なかった。







Figure 8: Relationship between electron emissivity of SiC wire and dpa due to beam irradiation, (a) For the case of dpa evaluated at the surface of SiC, (b) For the case of dpa evaluated at the Bragg peak.

## 4. 結語

ADS や J-PARC で計画される大強度加速器施設にお ける安定したビーム運転のため、標的付近に設置する Si ワイヤを用いたビームプロファイルモニタの開発を TIARA タンデム加速器および JAEA タンデム加速器を 用いた重イオンビーム照射試験を行った。表面におい て 2.5 dpa およびブラックピークにおいて 30 dpa の損傷 に対し、約 6% の二次電子放出率の低下にとどまった。 控え目な値となる SiC 表面における損傷量 (2.5 dpa) は、 MLF および ADS で使用されるモニターに対し、それぞ れ 3 年および 1 年における照射量に相当し、少なくと もこの期間の使用において問題ないものと考えられる。

### 謝辞

数々の助言およびご協力をくださいました JAEA の 大久保成彰氏、石川法人氏、および井岡郁夫氏、また TIARA および JAEA のタンデム加速器のオペレータに 深く感謝いたします。本研究は、核変換技術研究開発 補助事業によって得られた成果を含む。

## 参考文献

- T. Mukaiyama *et al.*, "Review of Research and Development of Accelerator-Driven System in Japan for Transmutation of Long- Lived Nuclides", Prog. in Nucl. Energy, **38** 1-2, 107, 2001.
- [2] H. Oigawa et al., "Conceptual Design of Transmutation Experimental Facility", Proc. Global2001, Paris, France, 2001.
- [3] J-PARC センター 核変換ディビジョン, "J-PARC 陽子 照射施設検討に関する研究会", 2023 年 7 月 27 日. https://kds.kek.jp/event/46735
- [4] J-PARC センター 核変換ディビジョン, "J-PARC 核変換実験施設 技術設計書", JAEA-Tech. 2017-003, 2017.
- [5] S. Meigo, J. Nucl. Matler., vol. 450, pp. 8-15, 2014.
- [6] The Joint Project Team of JAERI and KEK, JAERI-Tech 99-56, 1999.

- [7] Y. Ikeda, Nucl. Instr. Meth. A, vol. 600, pp. 1–4, 2009.
- [8] Y. Miyake et al., Physica B, vol. 404, pp. 957–961, 2009.
- [9] S. Meigo et al., J. Nucl. Matler. , vol. 450, pp. 141-146, 2014.
- [10] S. Meigo et al., Nucl. Instrum. Meth. A, vol. 562, pp. 569–572, 2006.
- [11] S. Meigo et al., Nucl. Instr. Meth. A, vol. 600, pp. 41–49, 2009.
- [12] G. E. Youngblood *et al.*, J. Nucl. Mater., vol. 258–263, pp. 1551–1556, 1998.
- [13] H. Matsuda et al., J. Nucl. Sci. Technol., vol. 57, pp. 1141–1151, 2020.
- [14] S. Meigo et al., EPJ Web Conf., vol. 239, 06006, 2020.
- [15] S. Meigo et al., EPJ Web Conf., vol. 284, 05001, 2023.